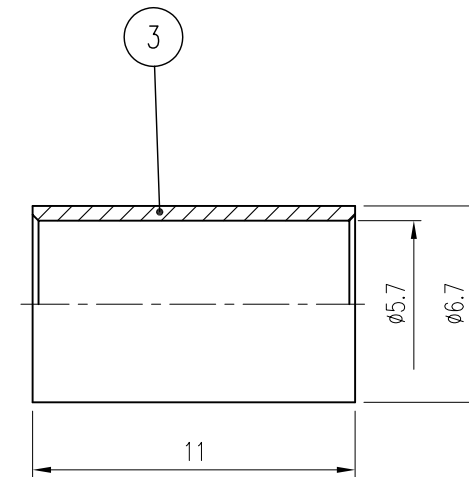
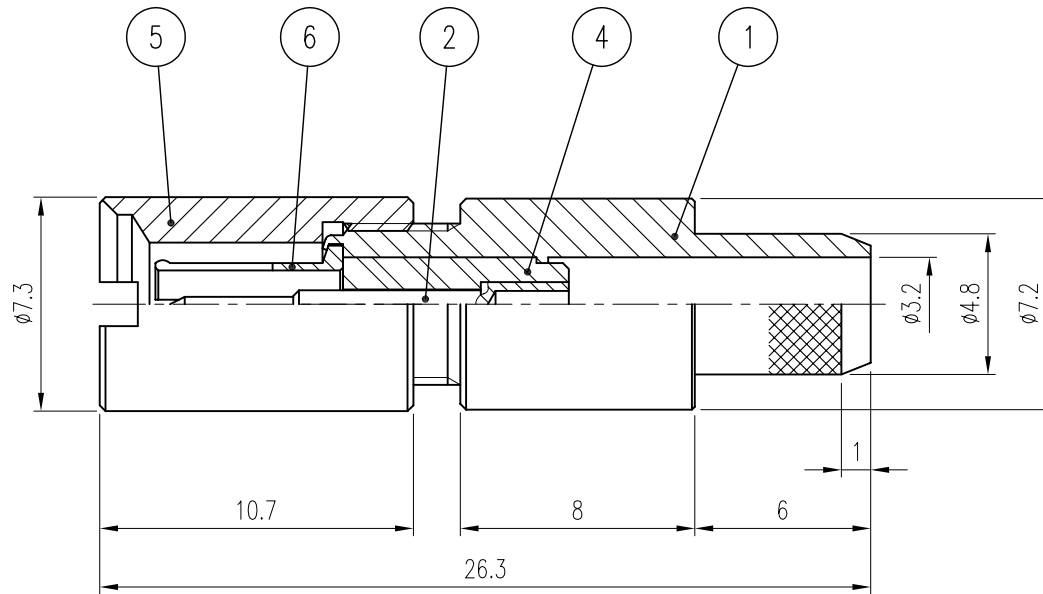


ST	기	정	수	정	내	용	수 정 내 용					
							부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일	
ST(기준)							△					
ST(개선)							△					



6	JACK	1	BeCu	Gold Plate	DJA00063-1345/1 (J5500)
5	COUPLING CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCU00082-135/1 (K5500)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00837-N/1 (H5506)
3	FERRULE	1	MBsBD	Nickel Plate	DFE00061-145/1 (F5004)
2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00880-135/1 (E5501)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD01079-135/1 (D5502)

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일 2001. 2. 27.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017			
재질	감도	재도				
열처리	작성부서		연 구 소		도명	
보호피막처리	적도 4/1	단위 mm	총량	A4		도번 CN00616-7/1
						K319-001-000

도명
1.0/2.3DIN(SLIDE)-PC-SYV-75-3-2